

臻鼎 2025 年前三季營運表現穩健

積極布局高階 AI 應用，多地產能擴充帶動長期成長動能

全球 PCB 領導大廠臻鼎科技控股股份有限公司(股票代號：4958)今(11)日公佈 2025 年第三季合併財務報告。第三季營收為新台幣 473.66 億元，季增 24.0%，年減 6.4%，主要受匯兌因素影響。稅後淨利為新台幣 35.89 億元，歸屬母公司淨利為新台幣 23.92 億元，每股盈餘為新台幣 2.46 元。2025 年前三季營收為新台幣 1,256.52 億元，年增 8.8%，創下歷年同期新高，稅後淨利為新台幣 60.02 億元，歸屬母公司淨利為新台幣 36.29 億元，每股盈餘為新台幣 3.79 元。

臻鼎表示，2025 年第三季營收年減 6.4%，主要受匯兌因素所影響，若以美元計算，第三季營收年增 0.6%。第三季毛利率 22.0%，較去年同期減少 0.5 個百分點，主要因公司持續投資 AI 算力相關產能，因此折舊/營收占比較去年同期增加 0.6 個百分點所致。累計前三季營收年增 8.8%並創下歷年同期新高，四大應用同步年增，其中 IC 載板年增 30%，成長幅度最大。前三季毛利率較去年同期年增 0.3 個百分點至 18.5%，營業利益率較去年同期年增 1.2 個百分點至 6.4%，營運效率持續優化。

展望未來，臻鼎指出，第四季仍是客戶新品出貨旺季，出貨節奏正常，產能利用率將維持高檔。同時 IC 載板方面，不僅 BT 載板 2H25 需求明顯成長，平均產能利用率達 90-95%，且 ABF 載板來自大尺寸的營收貢獻逐漸上升，打樣數量亦大幅增加。整體而言，預期第四季將符合過往季節性，站上今年高峰，帶動 2025 年營收表現再創新高。

此外，臻鼎預期 2026 年將是公司成長關鍵年，四大應用將全面加速成長。公司積極佈局 AI 伺服器應用，提供 Intelligent HDI (iHDI) 與 HLC 產品，主要以客戶下一世代平台為重點耕耘方向，預期 2026 年 AI 伺服器營收將逐步放大，2027 年將會倍數成長。IC 載板方面，1H26 將啟動秦皇島廠區 BT 載板擴產，以滿足客戶需求，另外隨著 ABF 載板 AI 算力相關大尺寸產品打樣數量大幅增加，預期 2026 年營收貢獻將逐季大幅攀升。邊緣 AI 裝置方面，明年不僅 AI 手機與摺疊機新品因產品設計更複雜、規格升級，單機板價值 (dollar content) 將進一步提升，在 AI 眼鏡方面，隨著各大廠加速投入，相關營收明年將數倍成長。

臻鼎表示，隨著 AI 與先進封裝技術推動產業加速邁向異質整合，PCB 的角色正從「訊號連接」轉向「系統承載」，成為驅動高效能運算與系統整合的關鍵核心。面對產業結構的深度轉變，臻鼎的「One ZDT」策略率先走在趨勢之前，展現出領先同業的整合實力。公司憑藉在 mSAP、HDI、HLC 及高階 IC 載板等技術上的成熟量產實力，成為業界少數能夠貫穿半導體、先進封裝與 PCB 產業鏈的跨域整合者，並已與全球領先客戶展開協同合作，共同定義與開發未來數個世代的高階產品。從近兩個月的營收表現可見，AI 伺服器相關營收正加速成長，臻鼎對後續訂單動能持續發酵抱持正向看法。

因應客戶不斷攀升的高階 AI 需求，臻鼎目前在淮安與泰國園區積極擴充 Intelligent HDI (iHDI) 與

HLC 產能，淮安廠區 iHDI 與 HLC 產能至明年底將較現在翻倍成長；泰國一廠逐步量產爬坡中，預期 2Q26 達到滿產，目前泰國二廠、三廠、五廠、機械鑽孔廠四座廠房同步建置中。高雄 AI 園區之高階 ABF 載板與 iHDI+HLC 產能陸續裝機試車，將於 1Q26 進入打樣階段。隨著淮安、泰國、與高雄三座生產基地的效益於明、後年起陸續顯現，公司正向看待未來營運表現。

單位：新台幣百萬元，除每股盈餘外

期間	3Q25	3Q24	年變動	9M25	9M24	年變動
營業收入	47,366	50,609	-6.4%	125,652	115,531	+8.8%
營業毛利	10,410	11,406	-8.7%	23,306	20,990	+11.0%
營業利益	4,530	5,933	-23.6%	8,011	6,032	+32.8%
稅後淨利	3,589	4,751	-24.5%	6,002	6,855	-12.4%
歸屬母公司淨利	2,392	3,353	-28.7%	3,629	4,816	-24.6%
每股盈餘	2.46	3.52	-30.1%	3.79	5.08	-25.4%
毛利率	22.0%	22.5%	-0.5ppts	18.5%	18.2%	+0.3ppts
營業淨利率	9.6%	11.7%	-2.1ppts	6.4%	5.2%	+1.2ppts
純益率	7.6%	9.4%	-1.8ppts	4.8%	5.9%	-1.1ppts

詳細財報相關資訊請至公司網站「[投資人專區](#)」查詢。

關於臻鼎科技控股

臻鼎科技控股股份有限公司(台灣證券交易所股票代號: 4958)主要從事研發、生產及銷售多樣化之軟性電路板與模組、類載板、高密度連接板、高多層及高密度印刷電路板(HLC-HDI)、多層硬板、IC 載板等產品，廣泛應用於電腦資訊、消費性電子產品、通訊網路、車用電子、AI 伺服器高速運算、光模塊與醫療等領域，提供客戶一站式購足全方位解決方案的專業服務公司。根據 Prismark 以營收計算的全球 PCB 企業排名，臻鼎 2017 年至 2024 年連續八年榮登全球最大 PCB 生產企業，更多詳細資訊請至公司網站: www.zdtco.com。

公司發言人

凌 惇

公司治理暨投資人關係處

電話: 886 3 3830101

Email: duen.t.ling@zdtco.com